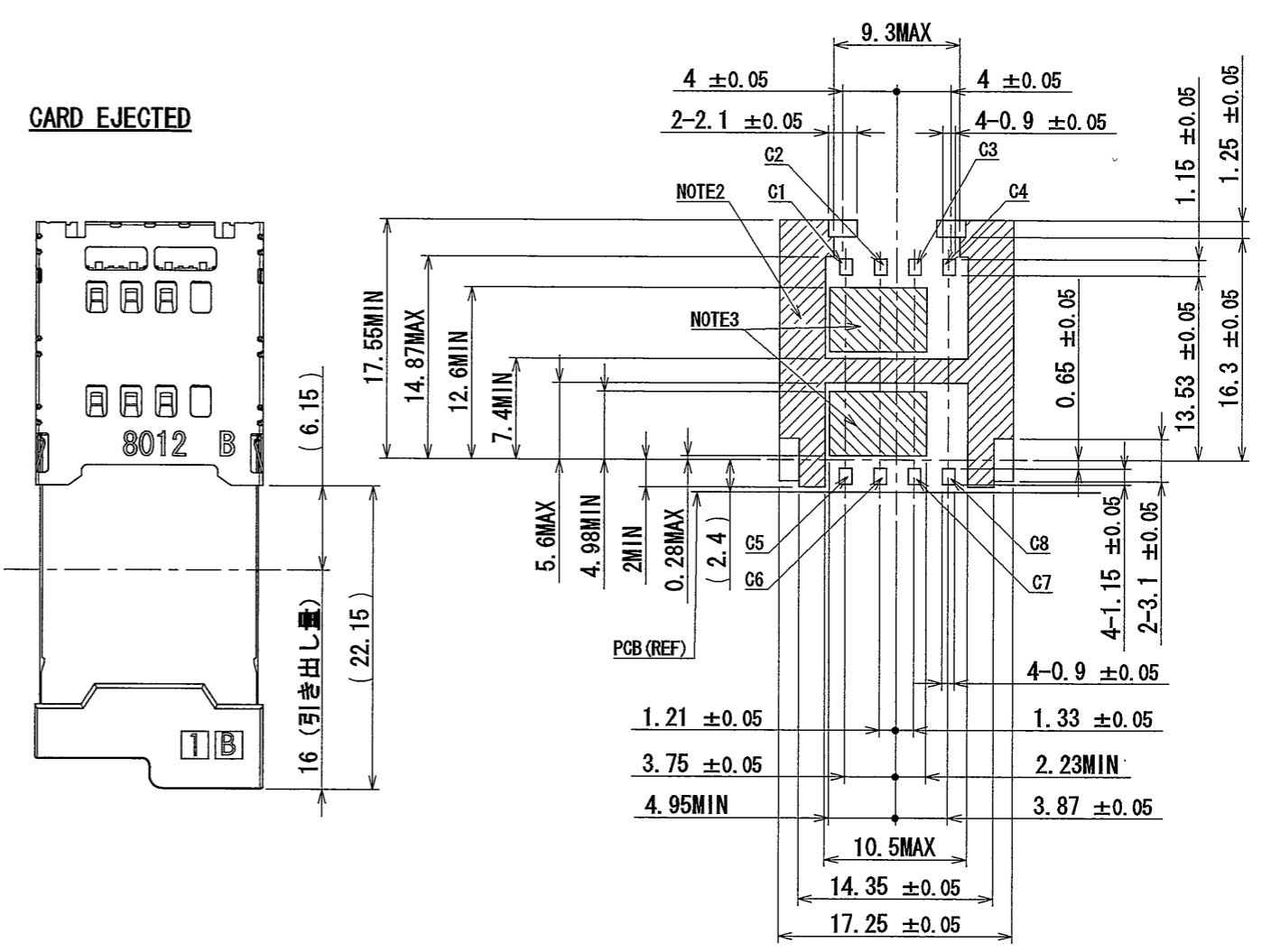
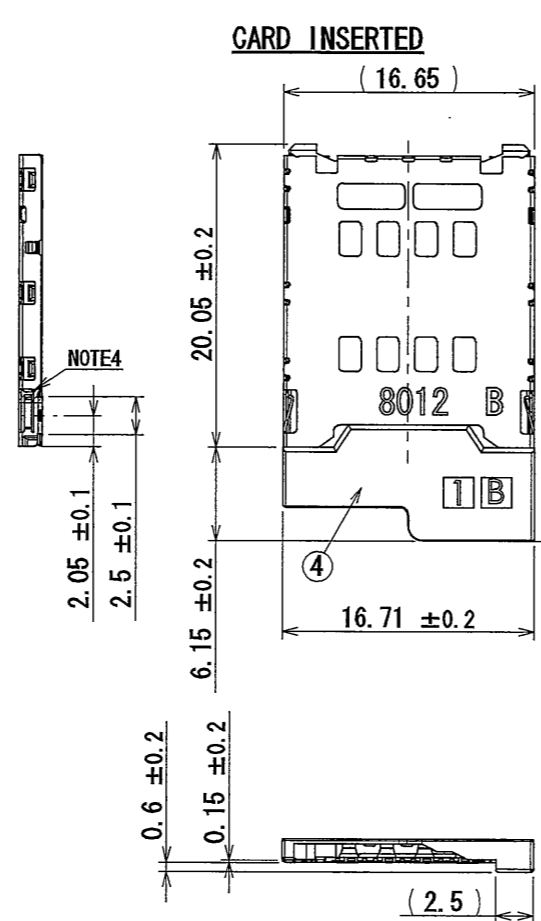
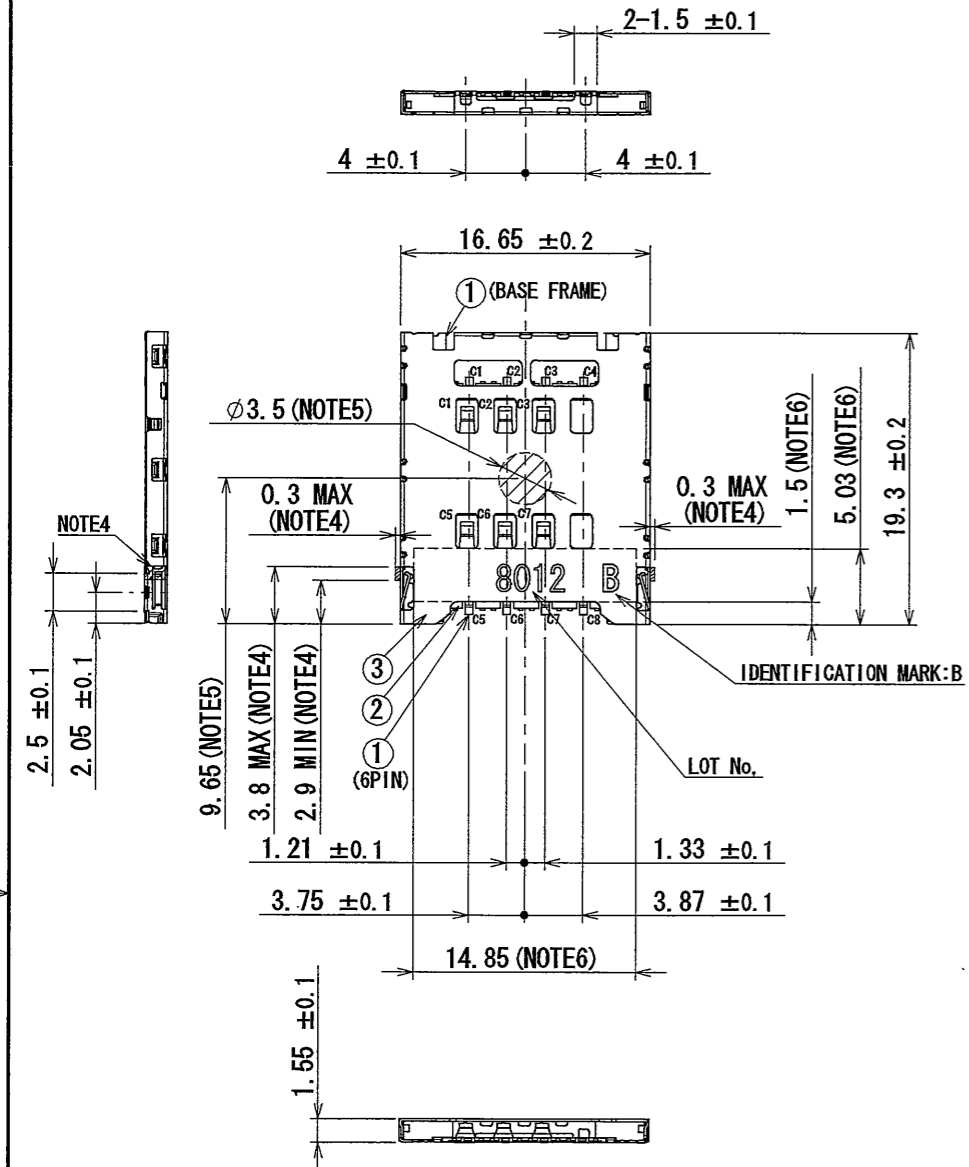


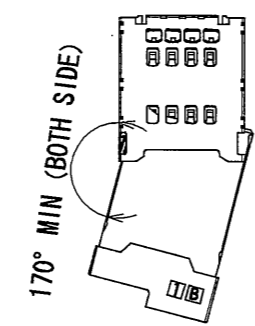
版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
---------	----------	---------	------------------	--------	---------	----------	----------



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
 適合基板寸法 (参考)

NOTE1. COPLANARITY SHOULD BE 0.1mmMAX.
 NOTE2. ONLY GND PATTERN AND GND VIA HOLE IS ALLOWED IN THIS AREA
 NOTE3. NO PATTERN, VIA HOLE IN THIS AREAS.
 NOTE4. NO PARTS LOCATED IN THIS AREA.
 NOTE5. VACUUM AREA
 NOTE6. LOT No. & IDENTIFICATION MARK AREA
 NOTE7. THE THICKNESS OF REINFORCEMENT BOARD IS 0.6MIN, WHEN THE PRODUCT WILL MOUNT ON FPC.

注1. コプラナリティー0.1mm以下とする。
 注2. 底面部が金属 (GND) につき、GNDパターン及びGNDビアのみ可とする。
 注3. コンタクト可動部につき、パターン及びビア禁止とする。
 注4. 部品搭載不可エリアを示す。
 注5. 吸着エリア
 注6. LOT No. 及び識別マークエリア (本品 : B)
 注7. FPC搭載時の補強板厚は0.6以上とする。



LOCATE THE PARTS (CASE)
 170° MIN.
 170° 以上になるように
 筐体設定願います。

4	SF8-STR1-B	1	POM (UL94 HB)	-	SJ109290
3	COVER FRAME	1	STAINLESS STEEL	GOLD OVER NICKEL	
2	HOUSING	1	GLASS FILLED LCP (UL94 V-0)		
1	CONTACT (WITH BASE FRAME)	6	COPPER ARROY	GOLD OVER NICKEL	

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		備考 (REMARKS)	
SJ109288 JACS-10578* J AHL-10578*		16 / Mar / 2009		2:1		SF8		日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)		SF8V006S4B		JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		査閲 APPD.		質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.)	
. ±0.8		J. MOTOJIMA		承認 APPD.		+		SJ109289	
.x ±0.4		承認 APPD.		承認 APPD.				版数 (REV.)	
.xx ±0.1		承認 APPD.		承認 APPD.				1	
.xxx ±		承認 APPD.		承認 APPD.					

DCF-C-212F (05.08)



S/W